

**NORME
INTERNATIONALE**

**INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60747-7-2

QC 750103

Première édition
First edition
1989-01

**Dispositifs à semiconducteurs –
Dispositifs discrets**

Septième partie: Transistors bipolaires
Section deux – Spécification particulière cadre
pour les transistors bipolaires à température
de boîtier spécifiée pour amplification
en basse fréquence

**Semiconductor devices –
Discrete devices**

Part 7: Bipolar transistors
Section Two – Blank detail specification
for case-rated bipolar transistors
for low-frequency amplification



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60747-7-2: 1989

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60747-7-2

QC 750103

Première édition
First edition
1989-01

**Dispositifs à semiconducteurs –
Dispositifs discrets**

Septième partie: Transistors bipolaires
Section deux – Spécification particulière cadre
pour les transistors bipolaires à température
de boîtier spécifiée pour amplification
en basse fréquence

**Semiconductor devices –
Discrete devices**

Part 7: Bipolar transistors
Section Two – Blank detail specification
for case-rated bipolar transistors
for low-frequency amplification

© IEC 1989 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

N

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS**Dispositifs discrets****Septième partie: Transistors bipolaires****Section deux – Spécification particulière cadre pour les transistors bipolaires à température de boîtier spécifiée pour amplification en basse fréquence**

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été préparée par le Comité d'Etudes n° 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Cette norme est une spécification particulière cadre pour les transistors bipolaires à température de boîtier spécifiée pour amplification en basse fréquence.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
47(BC)957	47(BC)1007

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

- Publications nos 68-2-17 (1978): Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxième partie: Essais, Essai Q: Etanchéité.
- 191-2 (1966): Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs, Deuxième partie: Dimensions. (En révision.)
- 747-2 (1983): Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets et circuits intégrés, Deuxième partie: Diodes de redressement.
- 747-7 (1988): Dispositifs discrets et circuits intégrés à semiconducteurs, Septième partie: Transistors bipolaires.
- 747-10 (1984): Dispositifs à semiconducteurs, Dixième partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés.
- 747-11 (1985): Dispositifs à semiconducteurs, Onzième partie: Spécification intermédiaire pour les dispositifs discrets.
- 749 (1984): Dispositifs à semiconducteurs – Essais mécaniques et climatiques.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES

Discrete devices

Part 7: Bipolar transistors

Section Two – Blank detail specification for case-rated
bipolar transistors for low-frequency amplification

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor Devices.

This standard is a blank detail specification for case-rated bipolar transistors for low-frequency amplification.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
47(CO)957	47(CO)1007

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other IEC publications quoted in this standard:

- Publications Nos. 68-2-17 (1978): Basic Environmental Testing Procedures, Part 2: Tests, Test Q: Sealing.
- 191-2 (1966): Mechanical standardization of semiconductor devices, Part 2: Dimensions. (Under revision.)
- 747-2 (1983): Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits, Part 2: Rectifier diodes.
- 747-7 (1988): Semiconductor discrete devices and integrated circuits, Part 7: Bipolar transistors.
- 747-10 (1984): Semiconductor devices, Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits.
- 747-11 (1985): Semiconductor devices, Part 11: Sectional specification for discrete devices.
- 749 (1984): Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods.

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS

Dispositifs discrets

Septième partie: Transistors bipolaires

Section deux: Spécification particulière cadre pour les transistors bipolaires à température de boîtier spécifiée pour amplification en basse fréquence

INTRODUCTION

Le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques fonctionne conformément aux statuts de la CEI et sous son autorité. Le but de ce système est de définir les procédures d'assurance de la qualité de telle façon que les composants électroniques livrés par un pays participant comme étant conformes aux exigences d'une spécification applicable soient également acceptables dans les autres pays participants sans nécessiter d'autres essais.

Cette spécification particulière cadre fait partie d'une série de spécifications particulières cadres concernant les dispositifs à semiconducteurs; elle doit être utilisée avec les publications suivantes de la CEI:

- 747-10/QC 700000 (1984): Dispositifs à semiconducteurs, Dixième partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés;
- 747-11/QC 750100 (1985): Dispositifs à semiconducteurs, Onzième partie: Spécification intermédiaire pour les dispositifs discrets.

Renseignements nécessaires

Les nombres indiqués entre crochets sur cette page et la suivante correspondent aux indications suivantes qui doivent être portées dans les cases prévues à cet effet.

Identification de la spécification particulière

- [1] Nom de l'Organisme National de Normalisation sous l'autorité duquel la spécification particulière est établie.
- [2] Numéro IECQ de la spécification particulière.
- [3] Numéros de référence et d'édition des spécifications générique et intermédiaire.
- [4] Numéro national de la spécification particulière, date d'édition et toute autre information requise par le système national.

Identification du composant

- [5] Type de composant.
- [6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif peut avoir plusieurs applications, cela doit être indiqué dans la spécification particulière. Les caractéristiques, les limites et les exigences de contrôle relatives à ces applications doivent

SEMICONDUCTOR DEVICES

Discrete devices

Part 7: Bipolar transistors

Section Two – Blank detail specification for case-rated bipolar transistors for low-frequency amplification

INTRODUCTION

The IEC Quality Assessment System for Electronic Components is operated in accordance with the statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The object of this system is to define quality assessment procedures in such a manner that electronic components released by one participating country as conforming with the requirements of an applicable specification are equally acceptable in all other participating countries without the need for further testing.

This blank detail specification is one of a series of blank detail specifications for semiconductor devices and shall be used with the following IEC publications:

- 747-10/QC 700000 (1984): Semiconductor devices, Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits.
- 747-11/QC 750100 (1985): Semiconductor devices, Part 11: Sectional specification for discrete devices.

Required information

Numbers shown in brackets on this and the following page correspond to the following items of required information, which shall be entered in the spaces provided.

Identification of the detail specification

- [1] The name of the National Standards Organization under whose authority the detail specification is issued.
- [2] The IECQ number of the detail specification.
- [3] The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.
- [4] The national number of the detail specification, date of issue and any further information required by the national system.

Identification of the component

- [5] Type of component.
- [6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to satisfy several applications, this shall be stated here. Characteristics, limits and inspection requirements for these applications shall be met. If a device is electrostatic sensitive, or

être respectées. Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, ou contenant des matériaux instables, par exemple de l'oxyde de béryllium, les précautions nécessaires à observer doivent être ajoutées dans la spécification particulière.

- [7] Dessin d'encombrement et/ou référence aux normes correspondantes pour les encombrements.
- [8] Catégorie d'assurance de la qualité.
- [9] Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la comparaison des types de composants entre eux.

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés à guider le rédacteur de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particulière.]

[Dans toute cette norme, lorsqu'une caractéristique ou une valeur limite s'applique, «x» signifie qu'une valeur est à introduire dans la spécification particulière.]

contains hazardous material, e.g. beryllium oxide, a caution statement shall be added in the detail specification.

- [7] Outline drawing and/or reference to the relevant standard for outlines.
- [8] Category of assessed quality.
- [9] Reference data on the most important properties to permit comparison between component types.

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the specification writer and shall not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, “x” denotes that a value shall be inserted in the detail specification.]

<p>[Nom (adresse) de l'ONH responsable (et éventuellement de l'organisme auprès duquel la spécification peut être obtenue).] [1]</p>	<p>[N° de la spécification particulière IECQ, plus n° d'édition et/ou date.] [2] QC 750103 - ...</p>
<p>COMPOSANT ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ CONTRÔLÉE CONFORMÉMENT À: [3] Spécification générique: Publication 747-10 / QC 700000 Spécification intermédiaire: Publication 747-11 / QC 750100 [et références nationales si elles sont différentes.]</p>	<p>[Numéro national de la spécification particulière.] [4] [Cette case n'a pas besoin d'être utilisée si le numéro national est identique au numéro IECQ.]</p>
<p>SPÉCIFICATION PARTICULIÈRE POUR: [5] [Numéro(s) de type du ou des dispositifs.] Renseignements à donner dans les commandes: voir article 7 de cette norme.</p>	
<p>1. Description mécanique</p>	<p>2. Brève description</p>
<p><i>Références d'encombrement:</i> [7] CEI 191-2 [obligatoire si disponible] et/ou nationales [s'il n'existe pas de dessin CEI.]</p> <p><i>Dessin d'encombrement</i> [peut être transféré, ou donné avec plus de détails, à l'article 10 de cette norme.]</p> <p><i>Identification des bornes</i> [dessin indiquant l'emplacement des bornes, y compris les symboles graphiques.]</p> <p><i>Marquage:</i> [lettres et chiffres, ou code de couleurs.] [La spécification particulière doit indiquer les informations à marquer sur le dispositif.] [Voir le paragraphe 2.5 de la spécification générique et/ou l'article 6 de cette norme.] [Indication de la polarité, si l'on utilise une méthode spéciale.]</p>	<p>Transistors bipolaires à température de boîtier spécifiée pour amplification en basse fréquence. [6] Matériau semiconducteur: [Si] Encapsulation: [boîtier avec ou sans cavité.] Application(s): voir article 5 de cette norme.</p> <p><i>Attention.</i> Observer les précautions d'usage pour la manipulation des DISPOSITIFS SENSIBLES AUX CHARGES ÉLECTROSTATIQUES [s'il y a lieu]</p> <p>3. Catégories d'assurance de la qualité</p> <p>[à choisir dans le paragraphe 2.6 de la spécification générique.] [8]</p> <p>Données de référence [9]</p>
<p>Se reporter à la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaître les fabricants dont les composants conformes à cette spécification particulière sont homologués.</p>	

LICENSED TO MECON Limited - RANCHI/BANGALORE
 FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY. SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

<p>[Name (address) of responsible NAI (and possibly of body from which specification is available).] [1]</p>	<p>[Number of IECQ detail specification, plus issue number and/or date.] [2] QC 750103 - ...</p>
<p>ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED QUALITY IN ACCORDANCE WITH: Generic specification: Publication 747-10 / QC 700000 Sectional specification: Publication 747-11 / QC 750100 [and national references if different.] [3]</p>	<p>[National number of detail specification.] [4] [This box need not be used if the National number repeats IECQ number.]</p>
<p>DETAIL SPECIFICATION FOR: [5] [Type number(s) of the relevant device(s).] Ordering information: see Clause 7 of this standard.</p>	
<p>1. Mechanical description</p>	<p>2. Short description</p>
<p><i>Outline references:</i> [7] IEC 191-2 [mandatory if available] and/or national [if there is no IEC outline.] <i>Outline drawing</i> [may be transferred to or given with more details in Clause 10 of this standard.] <i>Terminal identification</i> [drawing showing pin assignments, including graphical symbols.] <i>Marking:</i> [letters and figures, or colour code.] [The detail specification shall prescribe the information to be marked on the device, if any.] [See Sub-clause 2.5 of generic specification and/or Clause 6 of this standard.] [Polarity indication, if special method is used.]</p>	<p>Case-rated bipolar transistors for low-frequency amplification [6] Semiconductor material: [Si] Encapsulation: [cavity or non-cavity.] Application(s): see Clause 5 of this standard. <i>Caution.</i> Observe precautions for handling ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES [if applicable]</p>
	<p>3. Categories of assessed quality [from Sub-clause 2.6 of the generic specification.] [8]</p>
	<p>Reference data [9]</p>
<p>Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current Qualified Products List.</p>	

4. Valeurs limites (système des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf spécification contraire.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs limites supplémentaires éventuelles à l'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer à l'article 10 de cette norme.]

Paragraphe	Paramètres	Symbole	Valeur	
			min.	max.
4.1	Températures du boîtier	T_{case}	×	×
4.2	Températures de stockage	T_{stg}	×	×
4.3	Tension collecteur-base: Tension continue maximale collecteur-base	V_{CBO}		×
4.4	Tension collecteur-émetteur: Spécifier une (de préférence V_{CE0}) ou plusieurs des tensions suivantes: Tension continue maximale collecteur-émetteur pour un courant de base nul Tension continue maximale collecteur-émetteur avec polarisation de base en inverse Tension continue maximale collecteur-émetteur pour une tension base-émetteur nulle Tension continue maximale collecteur-émetteur avec résistance extérieure R_{BE} spécifiée	V_{CE0} V_{CEX} V_{CES} V_{CER}		×
4.5	Tension émetteur-base: Tension inverse continue maximale émetteur-base	V_{EBO}		×
4.6	Courant maximal de collecteur (continu ou courant moyen)	I_C OU $I_{C(AV)}$		×
4.7	S'il y a lieu, courant maximal de base	I_B		×
4.8	Dissipation de puissance: Toute exigence spéciale de refroidissement ou de montage est à spécifier			
4.8.1	Dissipation totale maximale de puissance en fonction de la température, ou:	P_{tot}		×
4.8.2	Température maximale virtuelle (équivalente) de jonction et limite absolue de dissipation de puissance	$T_{(vj)}$ P_{tot}		×
4.9	S'il y a lieu: Aire de fonctionnement de sécurité (par exemple, courbes de I_C en fonction de V_{CE}), en continu ou en impulsions			

5. Caractéristiques électriques

Se reporter à l'article 8 de cette norme pour les exigences de contrôle.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les caractéristiques supplémentaires éventuelles à l'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

4. Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range unless otherwise specified.

[Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional values shall be given at the appropriate place, but without sub-clause number(s).]

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]

Sub-clause	Parameters	Symbol	Value	
			min.	max.
4.1	Case temperatures	T_{case}	×	×
4.2	Storage temperatures	T_{stg}	×	×
4.3	Collector-base voltage: Maximum collector-base (d.c.) voltage	V_{CBO}		×
4.4	Collector-emitter voltage: One (preferably V_{CEO}) or more of the following shall be specified:			
	Maximum collector-emitter (d.c.) voltage with zero base current	V_{CEO}		×
	Maximum collector-emitter (d.c.) voltage with specified reverse base voltage	V_{CEX}		×
	Maximum collector-emitter (d.c.) voltage with base short-circuited to emitter	V_{CES}		×
	Maximum collector-emitter (d.c.) voltage with specified external resistance R_{BE}	V_{CER}		×
4.5	Emitter-base voltage: Maximum emitter-base (d.c.) reverse voltage	V_{EBO}		×
4.6	Maximum collector current (d.c. or mean current)	I_C OR $I_{C(AV)}$		×
4.7	Where appropriate, maximum base current	I_B		×
4.8	Power dissipation: Any special requirements for ventilation/mounting shall be specified			
4.8.1	Maximum total power dissipation as a function of temperature or:	P_{tot}		×
4.8.2	Maximum virtual (equivalent) junction temperature, and absolute limit of power dissipation	$T_{(vj)}$		×
		P_{tot}		×
4.9	Where appropriate: Area of safe operation (for example, curve of I_C versus V_{CE}), d.c. or pulse			

5. Electrical characteristics

See Clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional characteristics shall be given at appropriate place but without sub-clause number(s).]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la même spécification particulière, il convient d'indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant de répéter les valeurs identiques.]

[Les courbes doivent de préférence figurer à l'article 10 de cette norme.]

Paragraphe	Caractéristiques et conditions à $T_{case} = 25\text{ °C}$ sauf spécification contraire	Symbole	Valeur		Essayé
			min.	max.	
5.1	Valeur statique minimale en émetteur commun du rapport de transfert direct de courant pour V_{CE} et I_C (ou V_{CB} et I_E) spécifiés, de préférence au courant typique de fonctionnement (en continu ou en impulsions comme spécifié)	$h_{21E(1)}$	×		A2b
5.2	S'il y a lieu: Valeur statique maximale en émetteur commun du rapport de transfert direct de courant dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 5.1 (en continu ou en impulsions, comme spécifié)	$h_{21E(1)}$		×	A2b
5.3	S'il y a lieu: Valeur statique minimale en émetteur commun du rapport de transfert direct de courant, pour V_{CE} faible et I_C fort spécifiés (en continu ou en impulsions, comme spécifié)	$h_{21E(2)}$	×		A2b
5.4	Fréquence de transition minimale, pour V_{CE} , I_C et f spécifiés	f_T	×		C2a
5.5	S'il y a lieu: Fréquence de transition maximale dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 5.4	f_T		×	C2a
5.6	Courants résiduels: Spécifier un (de préférence I_{CBO}), ou plusieurs s'il y a lieu, des courants suivants:				
	Courant résiduel collecteur-base maximal, avec émetteur en circuit ouvert, de préférence pour la valeur limite maximale V_{CBO}	$I_{CBO(1)}$		×	A2b
	Courant résiduel collecteur-émetteur maximal, pour des conditions spécifiées de polarisation base-émetteur, de préférence pour la valeur limite maximale V_{CEX}	$I_{CEX(1)}$		×	A2b
	Courant résiduel collecteur-émetteur maximal, avec résistance base-émetteur spécifiée, de préférence pour la valeur limite maximale V_{CER}	$I_{CER(1)}$		×	A2b
	Courant résiduel collecteur-émetteur maximal, pour une tension base-émetteur nulle, de préférence pour la valeur limite maximale V_{CES}	$I_{CES(1)}$		×	A2b
	Courant résiduel collecteur-émetteur maximal pour un courant de base nul, de préférence pour la valeur limite maximale V_{CEO}	$I_{CEO(1)}$		×	A2b
5.7	Courants résiduels à haute température: Spécifier un (de préférence I_{CBO}), ou plusieurs s'il y a lieu, des courants suivants: (La température doit être une de celles figurant dans la liste de la spécification intermédiaire)				
	Courant résiduel collecteur-base maximal pour V_{CB} comprise de préférence entre 65% et 85% de la valeur limite maximale V_{CBO} , $I_E = 0$, et à haute température	$I_{CBO(2)}$		×	C2b
	Courant résiduel collecteur-émetteur maximal pour des conditions spécifiées de polarisation base-émetteur, pour V_{CE} comprise de préférence entre 65% et 85% de la valeur limite maximale V_{CEX} et à haute température	$I_{CEX(2)}$		×	C2b
	Courant résiduel collecteur-émetteur maximal avec résistance base-émetteur spécifiée, pour V_{CE} comprise de préférence entre 65% et 85% de la valeur limite maximale V_{CER} et à haute température	$I_{CER(2)}$		×	C2b
	Courant résiduel collecteur-émetteur maximal pour une tension base-émetteur nulle, pour V_{CE} comprise de préférence entre 65% et 85% de la valeur limite maximale V_{CES} et à haute température	$I_{CES(2)}$		×	C2b
	Courant résiduel collecteur-émetteur maximal pour un courant de base nul, pour V_{CE} comprise de préférence entre 65% et 85% de la valeur limite maximale V_{CEO} et à haute température	$I_{CEO(2)}$		×	C2b

[When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values shall be given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]

Sub-clause	Characteristics and conditions at $T_{case} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified	Symbol	Value		Tested
			min.	max.	
5.1	Minimum value of the common-emitter static forward current transfer ratio at specified V_{CE} and I_C (or V_{CB} and I_E), preferably at typical operating current (d.c. or pulse, as specified)	$h_{21E(1)}$	×		A2b
5.2	Where appropriate: Maximum value of the common-emitter static forward current transfer ratio under the same conditions as in Sub-clause 5.1 (d.c. or pulse, as specified)	$h_{21E(1)}$		×	A2b
5.3	Where appropriate: Minimum value of the common-emitter static forward current transfer ratio at specified low V_{CE} and high I_C (d.c. or pulse, as specified)	$h_{21E(2)}$	×		A2b
5.4	Minimum transition frequency at specified V_{CE} , I_C and f	f_T	×		C2a
5.5	Where appropriate: Maximum transition frequency under the same conditions as in Sub-clause 5.4	f_T		×	C2a
5.6	Cut-off currents: At least one (preferably I_{CBO}) of the following shall be specified:				
	Maximum collector-base cut-off current with the emitter open-circuited, preferably at maximum rated V_{CBO}	$I_{CBO(1)}$		×	A2b
	Maximum collector-emitter cut-off current under specified base-emitter bias conditions, preferably at maximum rated V_{CEX}	$I_{CEX(1)}$		×	A2b
	Maximum collector-emitter cut-off current with specified base-emitter resistance, preferably at maximum rated V_{CER}	$I_{CER(1)}$		×	A2b
	Maximum collector-emitter cut-off current with the base short-circuited to the emitter, preferably at maximum rated V_{CES}	$I_{CES(1)}$		×	A2b
	Maximum collector-emitter cut-off current with the base open-circuited, preferably at maximum rated V_{CEO}	$I_{CEO(1)}$		×	A2b
5.7	Cut-off currents at high temperature: At least one (preferably I_{CBO}) of the following shall, where appropriate, be specified: (The temperature shall be selected from the preferred list in the sectional specification)				
	Maximum collector-base cut-off current at V_{CB} preferably between 65% and 85% of maximum rated V_{CBO} , $I_E = 0$ and at a high temperature	$I_{CBO(2)}$		×	C2b
	Maximum collector-emitter cut-off current under specified base-emitter bias conditions, at V_{CE} preferably between 65% and 85% of maximum rated V_{CEX} and at a high temperature	$I_{CEX(2)}$		×	C2b
	Maximum collector-emitter cut-off current with specified base-emitter resistance, at V_{CE} preferably between 65% and 85% of maximum rated V_{CER} and at a high temperature	$I_{CER(2)}$		×	C2b
	Maximum collector-emitter cut-off current with the base short-circuited to the emitter, at V_{CE} preferably between 65% and 85% of maximum rated V_{CES} and at a high temperature	$I_{CES(2)}$		×	C2b
	Maximum collector-emitter cut-off current with the base open-circuited, at V_{CE} preferably between 65% and 85% of maximum rated V_{CEO} and at a high temperature	$I_{CEO(2)}$		×	C2b

Paragraphe	Caractéristiques et conditions à $T_{\text{Case}} = 25\text{ °C}$ sauf spécification contraire	Symbole	Valeur		Essayé
			min.	max.	
5.8	S'il y a lieu: Tension de saturation collecteur-émetteur maximale à I_B spécifié et I_C élevé (en continu ou en impulsions, comme spécifié)	V_{CEsat}		×	A3
5.9	Soit:				
5.9.1	S'il y a lieu: Tension base-émetteur maximale avec V_{CE} et I_C spécifiés de préférence dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 5.1 (en continu ou en impulsions, comme spécifié)	V_{BE}		×	A2b
	soit:				
5.9.2	Tension maximale de saturation base-émetteur à I_C et I_B spécifiés (en continu ou en impulsions, comme spécifié)	V_{BEsat}		×	A2b
5.10	Lorsque la température virtuelle de jonction est donnée dans les valeurs limites: Valeur maximale de résistance thermique jonction-boîtier (en continu ou en impulsions, comme spécifié)	$R_{\text{th(j-case)}}$		×	C2d
5.11	S'il y a lieu: Courbes d'impédance thermique maximale dans des conditions d'impulsion	$Z_{\text{th(p)}}$		×	

6. Marquage

[Préciser ici tous les renseignements particuliers autres que ceux de la case [7] (article 1) et/ou du paragraphe 2.5 de la spécification générique.]

7. Renseignements à donner dans les commandes

[Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le minimum nécessaire pour passer commande d'un dispositif donné:

- référence précise du modèle (et valeur de la tension nominale, si nécessaire);
- référence IECQ de la spécification particulière avec numéro d'édition et/ou date selon le cas;
- catégorie d'assurance de la qualité définie au paragraphe 3.7 de la spécification intermédiaire et, si nécessaire, séquence de sélection définie au paragraphe 3.6 de cette même spécification;
- toute autre particularité.]

8. Conditions d'essai et exigences de contrôle

[Elles figurent dans les tableaux suivants, où il convient de spécifier les valeurs et les conditions exactes d'essai à utiliser pour un modèle donné, conformément aux essais correspondants indiqués dans la publication applicable.]

[Le choix entre les méthodes d'essais ou les variantes doit être fait lors de la rédaction de la spécification particulière.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la même spécification particulière, il convient d'indiquer les conditions et/ou les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant, autant que possible, de répéter les conditions et/ou les valeurs identiques.]

Sub-clause	Characteristics and conditions at $T_{\text{case}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified	Symbol	Value		Tested
			min.	max.	
5.8	Where appropriate: Maximum collector-emitter saturation voltage at specified I_B and high I_C (d.c. or pulse, as specified)	V_{CEsat}		×	A3
5.9	Either:				
5.9.1	Where appropriate: Maximum base-emitter voltage, with V_{CE} and I_C preferably specified under the same conditions as in Sub-clause 5.1 (d.c. or pulse, as specified)	V_{BE}		×	A2b
	or:				
5.9.2	Maximum base-emitter saturation voltage, at specified I_C and I_B (d.c. or pulse, as specified)	V_{BEsat}		×	A2b
5.10	When virtual junction temperature is quoted as a rating: Maximum value of thermal resistance junction-to-case (d.c. or pulse, as specified)	$R_{\text{th(j-case)}}$		×	C2d
5.11	Where appropriate: Curves of maximal thermal impedance under pulse conditions	$Z_{\text{th(p)}}$		×	

6. Marking

[Any particular information other than that given in box [7] (Clause 1) and/or Sub-clause 2.5 of the generic specification shall be given here.]

7. Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless otherwise specified:

- precise type reference (and nominal voltage value, if required);
- IECQ reference of detail specification with issue number and/or date when relevant;
- category of assessed quality as defined in Sub-clause 3.7 of sectional specification and, if required, screening sequence as defined in Sub-clause 3.6 of sectional specification;
- any other particulars.]

8. Test conditions and inspection requirements

[These are given in the following tables, where the values and exact test conditions to be used shall be specified as required for a given type, and as required by the relevant test in the relevant publication.]

[The choice between alternative tests or test methods shall be made when a detail specification is written.]

[When several devices are included in the same detail specification, the relevant conditions and/or values should be given on successive lines, avoiding where possible, repeating identical conditions and/or values.]

Sauf indication contraire, les numéros de paragraphe donnés en référence dans ce qui suit renvoient à la spécification générique; les méthodes d'essai sont indiquées à l'article 4 de la spécification intermédiaire.

[Pour les exigences de prélèvements, se reporter ou reproduire les valeurs du paragraphe 3.7 de la spécification intermédiaire, selon la catégorie d'assurance de la qualité.]

[Pour le groupe A, le choix entre les systèmes NQA ou NQT doit être fait dans la spécification particulière.]

GROUPE A

Contrôles lot par lot

Aucun essai n'est destructif (3.6.6)

Examen ou essai	Symbole	Réf.	Conditions à $T_{case} = 25\text{ °C}$ sauf spécification contraire	Limites des exigences de contrôle	
				min.	max.
<i>Sous-groupe A1</i> Examen visuel externe		5.1.1			
<i>Sous-groupe A2a</i> Dispositifs inopérants				<i>Court-circuit, c.-à-d.</i> ● courant résiduel ≥ 100 fois le courant résiduel indiqué en A2b <i>Circuit ouvert, c.-à-d.</i> ● $h_{21E(1)} \leq 5$, sauf spécification contraire	
<i>Sous-groupe A2b</i> Courants résiduels. Au moins l'un des suivants: Courant résiduel collecteur-base	$I_{CBO(1)}$	T-001	$V_{CB} =$ [de préférence V_{CBO} max.], $I_E = 0$		×
Courant résiduel collecteur-émetteur	$I_{CEX(1)}$	T-009	$V_{CE} =$ [de préférence V_{CEX} max.], $V_{BE} =$ [X spécifiée]		×
Courant résiduel collecteur-émetteur	$I_{CER(1)}$	T-009	$V_{CE} =$ [de préférence V_{CER} max.], $R_{BE} =$ [R spécifiée]		×
Courant résiduel collecteur-émetteur	$I_{CES(1)}$	T-009	$V_{CE} =$ [de préférence V_{CES} max.], $V_{BE} = 0$		×
Courant résiduel collecteur-émetteur	$I_{CEO(1)}$	T-009	$V_{CE} =$ [de préférence V_{CEO} max.], $I_B = 0$		×
Valeur statique en émetteur commun du rapport de transfert direct de courant	$h_{21E(1)}$	T-006	$V_{CE} (V_{CB}) =$ [spécifiée], $I_C (I_E) =$ [spécifié (de préférence, valeur typique)] [en continu ou en impulsions, comme spécifié (note 1)]	×	×
S'il y a lieu, valeur statique en émetteur commun du rapport de transfert direct de courant	$h_{21E(2)}$	T-006	$V_{CE} =$ [faible valeur spécifiée], $I_C =$ [forte valeur spécifiée] [en continu ou en impulsions, comme spécifié (note 1)]	×	

Notes 1. – Voir les conditions correspondantes dans les Caractéristiques. Si l'on utilise une mesure en impulsions, les conditions doivent être de préférence: largeur d'impulsion $t_p = 300\ \mu s$, facteur d'utilisation $\delta \leq 2\%$.

2. – S'il y a lieu.

Throughout the following text, reference to sub-clause numbers is made with respect to the generic specification, unless otherwise stated, and test methods are quoted from Clause 4 of the sectional specification.

[For sampling requirements, either refer to, or reproduce, values of Sub-clause 3.7 of the sectional specification, according to applicable category(ies) of assessed quality.]

[For group A, the choice between AQL or LTPD systems shall be made in the detail specification.]

GROUP A

Lot by lot

All tests are non-destructive (3.6.6)

Inspection or test	Symbol	Ref.	Conditions at $T_{\text{case}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified	Inspection requirements limits	
				min.	max.
<i>Sub-group A1</i> External visual examination		5.1.1			
<i>Sub-group A2a</i> Inoperative devices				<i>Short-circuit</i> , i.e.: ● cut-off current ≥ 100 times the cut-off current shown in A2b <i>Open-circuit</i> , i.e.: ● $h_{21E(1)} \leq 5$, unless otherwise specified	
<i>Sub-group A2b</i> Cut-off currents. At least one of the following: Collector-base cut-off current	$I_{\text{CBO}(1)}$	T-001	$V_{\text{CB}} = [\text{preferably } V_{\text{CBO}} \text{ max.}]$, $I_{\text{E}} = 0$		×
Collector-emitter cut-off current	$I_{\text{CEX}(1)}$	T-009	$V_{\text{CE}} = [\text{preferably } V_{\text{CEX}} \text{ max.}]$, $V_{\text{BE}} = \{X \text{ specified}\}$		×
Collector-emitter cut-off current	$I_{\text{CER}(1)}$	T-009	$V_{\text{CE}} = [\text{preferably } V_{\text{CER}} \text{ max.}]$, $R_{\text{BE}} = \{R \text{ specified}\}$		×
Collector-emitter cut-off current	$I_{\text{CES}(1)}$	T-009	$V_{\text{CE}} = [\text{preferably } V_{\text{CES}} \text{ max.}]$, $V_{\text{BE}} = 0$		×
Collector-emitter cut-off current	$I_{\text{CEO}(1)}$	T-009	$V_{\text{CE}} = [\text{preferably } V_{\text{CEO}} \text{ max.}]$, $I_{\text{B}} = 0$		×
Static value of common-emitter forward current transfer ratio	$h_{21E(1)}$	T006	$V_{\text{CE}} (V_{\text{CB}}) = [\text{specified}]$, $I_{\text{C}} [I_{\text{E}}] = [\text{specified (preferably typical value)}]$ [d.c. or pulse as specified (note 1)]	×	×
Where appropriate, static value of common-emitter forward current transfer ratio	$h_{21E(2)}$	T-006	$V_{\text{CE}} = [\text{low value specified}]$, $I_{\text{C}} = [\text{high value specified}]$ [d.c. or pulse as specified (note 1)]	×	[note 2]

Notes 1. – See relevant conditions under Characteristics. If pulse measurement is used, the conditions should preferably be: pulse width $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty factor $\delta \leq 2\%$.

2. – Where appropriate.

GROUPE A (suite)

Aucun essai n'est destructif (3.6.6)

Examen ou essai	Symbole	Réf.	Conditions à $T_{\text{case}} = 25\text{ °C}$ sauf spécification contraire	Limites des exigences de contrôle	
				min.	max.
Soit: Tension base-émetteur	V_{BE}	T-005	[De préférence, comme pour $h_{21E(1)}$ de A2b, en continu ou en impulsions, selon spécification (note 1)]		×
soit: Tension de saturation base-émetteur	V_{BEsat}	T-004	$I_{\text{C}} =$ [spécifié], $I_{\text{B}} =$ [spécifié] [en continu ou en impulsions, selon spécification (note 1)]		×
<i>Sous-groupe A3</i> S'il y a lieu: Tension de saturation collecteur-émetteur	V_{CEsat}	T-003	$I_{\text{C}} =$ [forte valeur spécifiée], $I_{\text{B}} =$ [spécifié] [en continu ou en impulsions, selon spécification (note 1)]		×

Note 1. – Voir les conditions correspondantes dans les Caractéristiques. Si l'on utilise une mesure en impulsions, les conditions doivent être de préférence: largeur d'impulsion $t_p = 300\ \mu\text{s}$, facteur d'utilisation $\delta \leq 2\%$.

GROUP A (continued)

All tests are non-destructive (3.6.6)

Inspection or test	Symbol	Ref.	Conditions at $T_{\text{case}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified	Inspection require- ment limits	
				min.	max.
Either: Base-emitter voltage	V_{BE}	T-005	[Preferably same as for $h_{21E(1)}$ in A2b, d.c. or pulse as specified (note 1)]		×
or: Base-emitter saturation voltage	V_{BEsat}	T-004	$I_{\text{C}} = \text{[specified]}$, $I_{\text{B}} = \text{[specified]}$ [d.c. or pulse as specified (note 1)]		×
<i>Sub-group A3</i> Where appropriate: Collector-emitter saturation voltage	V_{CEsat}	T-003	$I_{\text{C}} = \text{[high value specified]}$, $I_{\text{B}} = \text{[specified]}$ [d.c. or pulse as specified (note 1)]		×

Note 1. — See relevant conditions under Characteristics. If pulse measurement is used, the conditions should preferably be: pulse width $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty factor $\delta \leq 2\%$.

GROUPE B

Contrôles lot par lot

(dans le cas de la catégorie I, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

LIS = limite inférieure de la spécification } du groupe A
 LSS = limite supérieure de la spécification }

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Examen ou essai	Symbole	Réf.	Conditions à $T_{case} = 25\text{ °C}$ sauf spécification contraire	Limites des exigences de contrôle	
				min.	max.
<i>Sous-groupe B1</i> Dimensions		4.2.2, ann. B.		[Voir article 1 de cette norme.]	
<i>Sous-groupe B3</i> Robustesse des sorties. <i>Si applicable:</i> ● Pliage (D)		749, II, 1.2	Force = [voir 749, II, 1.2]	Pas de détérioration	
<i>Sous-groupe B4</i> Soudabilité		749, II, 2.1	[Bain de soudure de préférence]	Mouillage correct	
<i>Sous-groupe B5</i> Variations rapides de température, <i>suivies de:</i> a) Pour les dispositifs sans cavité ● essai cyclique de chaleur humide (D) <i>avec les mesures finales:</i> ● courant résiduel ● rapport de transfert direct de courant b) Pour les dispositifs avec cavité ● étanchéité	[note 3] $h_{21E(1)}$	749, III, 1 749, III, 4 749, III, 7	$T_A = \quad T_B = \quad$, nombre de cycles = 50 [pour les dispositifs sans cavité] Essai Db, variante 2, sévérité 55 °C, nombre de cycles = Paragraphes 7.2, 7.3 ou 7.4 combinés avec essai Qc, 68-2-17	LIS	LSS LSS [note 4]
<i>Sous-groupe B8</i> Endurance électrique (168 h) <i>avec les mesures finales:</i> ● courant résiduel ● rapport de transfert direct de courant	[note 3] $h_{21E(1)}$	747-2, V	Polarisation en inverse } [à ou: durée de fonctionnement } haute [comme spécifié] } tempé- rature]	0,8LIS	2LSS 1,2LSS [note 4]
<i>Sous-groupe RCLA</i>	Informations par attributs pour B3, B4, B5 et B8.				

Notes 3. - Spécifier un courant résiduel à partir du sous-groupe A2b, de préférence $I_{CBO(1)}$.

4. - Lorsqu'il est indiqué.

GROUP B

Lot by lot

(in the case of category I, see the generic specification, Sub-clause 2.6)

LSL = lower specification limit } from group A
 USL = upper specification limit }

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

Inspection or test	Symbol	Ref.	Conditions at $T_{\text{case}} = 25\text{ °C}$ unless otherwise specified	Inspection requirements	
				min.	max.
<i>Sub-group B1</i> Dimensions		4.2.2, App. B.		[See Clause 1 of this standard.]	
<i>Sub-group B3</i> Robustness of terminations. <i>Where applicable:</i> ● Bending (D)		749, II, 1.2	Force = [see 749, II, 1.2]	No damage	
<i>Sub-group B4</i> Solderability		749, II, 2.1	[Solder bath preferred]	Good wetting	
<i>Sub-group B5</i> Rapid change of temperature, <i>followed by:</i> a) For non-cavity devices, ● damp heat, cyclic (D) <i>with final measurements:</i> ● cut-off current ● forward current transfer ratio b) For cavity devices ● sealing	[note 3] $h_{21E(1)}$	749 III, 1 749, III, 4 749, III, 7	$T_A = T_B =$, number of cycles = 50 [for non-cavity devices] Test Db, variant 2, severity 55 °C, number of cycles = Sub-clause 7.2, 7.3 or 7.4 combined with test Qc, 68-2-17	LSL	USL USL [note 4]
<i>Sub-group B8</i> Electrical endurance (168 h) <i>with final measurements:</i> ● cut-off current ● forward current transfer ratio	[note 3] $h_{21E(1)}$	747-2, V	Reverse bias or: operating life [as specified] } [at high temperature]	0.8LSL	2USL 1.2USL [note 4]
<i>Sub-group CRRL</i>	Attributes information for B3, B4, B5 and B8.				

Notes 3. – Specify one cut-off current from Sub-group A2b, preferably $I_{CBO(1)}$.

4. – When given.

GROUPE C

Contrôles périodiques

LIS = limite inférieure de la spécification } du groupe A
 LSS = limite supérieure de la spécification }

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Examen ou essai	Symbole	Réf.	Conditions à $T_{\text{case}} = 25^\circ\text{C}$ sauf spécification contraire	Limites des exigences de contrôle	
				min.	max.
<i>Sous-groupe C1</i> Dimensions		4.2.2, ann. B		[Voir article 1 de cette norme.]	
<i>Sous-groupe C2a</i> Fréquence de transition	f_T	T-041	$V_{\text{CE}} (V_{\text{CB}}) = [\text{spécifiée}],$ $I_{\text{C}} (I_{\text{E}}) = [\text{spécifié}],$ $f = [\text{spécifiée}]$	×	×
<i>Sous-groupe C2b</i> Courant(s) résiduel(s) à haute température Un ou plusieurs des courants suivants: Courant résiduel collecteur-base	$I_{\text{CBO}(2)}$	T-001	$T_{\text{case}} = [\text{forte valeur spécifiée}]$ et: $V_{\text{CB}} = [\text{de préférence entre } 65\% \text{ et } 85\% \text{ de } V_{\text{CBO}} \text{ max.}],$ $I_{\text{E}} = 0$		×
Courant résiduel collecteur-émetteur	$I_{\text{CEX}(2)}$	T-009	$V_{\text{CE}} = [\text{de préférence entre } 65\% \text{ et } 85\% \text{ de } V_{\text{CEX}} \text{ max.}],$ $V_{\text{BE}} = (X \text{ spécifiée})$		×
Courant résiduel collecteur-émetteur	$I_{\text{CER}(2)}$	T-009	$V_{\text{CE}} = [\text{de préférence entre } 65\% \text{ et } 85\% \text{ de } V_{\text{CER}} \text{ max.}],$ $R_{\text{BE}} = (R \text{ spécifiée})$		×
Courant résiduel collecteur-émetteur	$I_{\text{CES}(2)}$	T-009	$V_{\text{CE}} = [\text{de préférence entre } 65\% \text{ et } 85\% \text{ de } V_{\text{CES}} \text{ max.}],$ $V_{\text{BE}} = 0$		×
Courant résiduel collecteur-émetteur	$I_{\text{CEO}(2)}$	T-009	$V_{\text{CE}} = [\text{de préférence entre } 65\% \text{ et } 85\% \text{ de } V_{\text{CEO}} \text{ max.}],$ $I_{\text{B}} = 0$		×
<i>Sous-groupe C2c</i> S'il y a lieu: Essai de vérification de la limite de puissance			[Comme spécifié]		
<i>Sous-groupe C2d</i> S'il y a lieu: Résistance thermique	R_{th}	747-7, IV, 11	[Comme spécifié]		×
<i>Sous-groupe C3</i> ● Traction et/ou ● Couple (D)		749, II, 1.1 749, II, 1.4	} Valeur = [spécifiée]	Pas de détérioration ou comme spécifié	

Note 2. – S'il y a lieu.

GROUP C

Periodic

LSL = lower specification limit } from group A
 USL = upper specification limit }

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

Inspection or test	Symbol	Ref.	Conditions at $T_{\text{case}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified	Inspection require- ment limits	
				min.	max.
<i>Sub-group C1</i> Dimensions		4.2.2, App. B.		[See Clause 1 of this standard.]	
<i>Sub-group C2a</i> Transition frequency	f_T	T-041	$V_{\text{CE}} (V_{\text{CB}}) = [\text{specified}]$, $I_{\text{C}} (I_{\text{E}}) = [\text{specified}]$, $f = [\text{specified}]$	×	× [note 2]
<i>Sub-group C2b</i> Cut-off current(s) at high tempera- ture One or more of the following:			$T_{\text{case}} = [\text{high value specified}]$ and:		
Collector-base cut-off current	$I_{\text{CBO}(2)}$	T-001	$V_{\text{CB}} = [\text{preferably between } 65\% \text{ and } 85\% \text{ of } V_{\text{CBO}} \text{ max.}]$, $I_{\text{E}} = 0$		×
Collector-emitter cut-off current	$I_{\text{CEX}(2)}$	T-009	$V_{\text{CE}} = [\text{preferably between } 65\% \text{ and } 85\% \text{ of } V_{\text{CEX}} \text{ max.}]$, $V_{\text{BE}} = [X \text{ specified}]$		×
Collector-emitter cut-off current	$I_{\text{CER}(2)}$	T-009	$V_{\text{CE}} = [\text{preferably between } 65\% \text{ and } 85\% \text{ of } V_{\text{CER}} \text{ max.}]$, $R_{\text{BE}} = [R \text{ specified}]$		×
Collector-emitter cut-off current	$I_{\text{CES}(2)}$	T-009	$V_{\text{CE}} = [\text{preferably between } 65\% \text{ and } 85\% \text{ of } V_{\text{CES}} \text{ max.}]$, $V_{\text{BE}} = 0$		×
Collector-emitter cut-off current	$I_{\text{CEO}(2)}$	T-009	$V_{\text{CE}} = [\text{preferably between } 65\% \text{ and } 85\% \text{ of } V_{\text{CEO}} \text{ max.}]$, $I_{\text{B}} = 0$		×
<i>Sub-group C2c</i> Where appropriate: Power rating verification test			[As specified]		
<i>Sub-group C2d</i> Where appropriate: Thermal resistance	R_{th}	747-7, IV, 11	[As specified]		×
<i>Sub-group C3</i> ● Tensile and/or ● Torque (D)		749, II, 1.1 749, II, 1.4	Value = [specified]	No damage or as specified	

Note 2. – Where appropriate.

GRUPE C (suite)

Examen ou essai	Symbole	Réf.	Conditions à $T_{case} = 25\text{ °C}$ sauf spécification contraire	Limites des exigences de contrôle	
				min.	max.
<p><i>Sous-groupe C4</i> Résistance à la chaleur de soudage (D) <i>avec les mesures finales:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● courant résiduel ● rapport de transfert direct de courant 	[note 3] $h_{21E(1)}$	749, III, 2	[Comme spécifié]; périodicité = 6 mois	LIS	LSS LSS [note 4]
<p><i>Sous-groupe C6</i> Accélération constante [pour les dispositifs avec cavité seulement] <i>avec les mesures finales:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● courant résiduel ● rapport de transfert direct de courant 	[note 3] $h_{21E(1)}$	749, II, 5	[Comme spécifié]	LIS	LSS LSS [note 4]
<p><i>Sous-groupe C7</i> Essai continu de chaleur humide (D) ou: Essai cyclique de chaleur humide (D) [pour les dispositifs sans cavité seulement] <i>avec les mesures finales:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● courant résiduel ● rapport de transfert direct de courant 	[note 3] $h_{21E(1)}$	749, III, 5 749, III, 4	[Comme spécifié] Essai Db, variante 2, sévérité 55 °C, nombre de cycles =	0,8LIS	2LSS 1,2LSS [note 4]
<p><i>Sous-groupe C8</i> Endurance électrique (1000 h) <i>avec les mesures finales:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● courant résiduel ● rapport de transfert direct de courant 	[note 3] $h_{21E(1)}$	747,2, V	Polarisation en inverse ou: durée de fonctionnement } [à haute température] [comme spécifié]	0,8LIS	2LSS 1,2LSS [note 4]
<p><i>Sous-groupe C9</i> Stockage à haute température (D) <i>avec les mesures finales:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● courant résiduel ● rapport de transfert direct de courant 	[note 3] $h_{21E(1)}$	749, III, 2	Min.: 1000 h à T_{stg} max.	0,8LIS	2LSS 1,2LSS [note 4]
<i>Sous-groupe RCLA</i>	Informations par attributs pour C2, C3, C4, C6, C7 et C9. Informations par mesures avant et après C8.				

Notes 3. – Spécifier un courant résiduel à partir du sous-groupe A2b, de préférence $I_{CBO(1)}$.
4. – Lorsqu'il est indiqué en A2b.

GROUP C (continued)

Inspection or test	Symbol	Ref.	Conditions at $T_{case} = 25\text{ °C}$ unless otherwise specified	Inspection require- ment limits	
				min.	max.
<p><i>Sub-group C4</i> Resistance to soldering heat (D)</p> <p>with final measurements:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cut-off current ● forward current transfer ratio 	[note 3] $h_{21E(1)}$	749, III, 2	[As specified]; periodicity = 6 months	LSL	USL USL [note 4]
<p><i>Sub-group C6</i> Acceleration, steady-state [for cavity devices only] with final measurements:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cut-off current ● forward current transfer ratio 	[note 3] $h_{21E(1)}$	749, II, 5	[As specified]	LSL	USL USL [note 4]
<p><i>Sub-group C7</i> Damp heat, steady-state (D)</p> <p>or: Damp heat, cyclic (D)</p> <p>[for non-cavity devices only]</p> <p>with final measurements:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cut-off current ● forward current transfer ratio 	[note 3] $h_{21E(1)}$	749, III, 5 749, III, 4	[As specified] Test Db, variant 2, severity 55 °C, number of cycles =	0.8LSL	2USL 1.2USL [note 4]
<p><i>Sub-group C8</i> Electrical endurance (1000 h)</p> <p>with final measurements:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cut-off current ● forward current transfer ratio 	[note 3] $h_{21E(1)}$	747.2, V	Reverse bias or: operating life [as specified] } [at high temperature]	0.8LSL	2USL 1.2USL [note 4]
<p><i>Sub-group C9</i> Storage at high temperature (D)</p> <p>with final measurements:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cut-off current ● forward current transfer ratio 	[note 3] $h_{21E(1)}$	749, III, 2	Min.: 1000 h at T_{stg} max.	0.8LSL	2USL 1.2USL [note 4]
<i>Sub-group CRRL</i>	Attributes information for C2, C3, C4, C6, C7 and C9. Measurement information before and after C8.				

Notes 3. – Specify one cut-off current from Sub-group A2b, preferably $I_{CBO(1)}$.
4. – When given in A2b.

9. Groupe D – Essais pour l'homologation

[Ces essais doivent être prescrits dans la spécification particulière lorsque c'est nécessaire et seulement pour les essais d'homologation.]

10. Renseignements supplémentaires (non applicables pour les exigences de contrôle)

[A ne donner que dans la mesure où cela est nécessaire à la spécification et à l'utilisation du dispositif, par exemple:

- courbes de réduction en température, mentionnées dans les valeurs limites;
- définition complète d'un circuit de mesure ou d'une méthode supplémentaire;
- dessin d'encombrement détaillé.]

9. Group D – Qualification approval tests

[When required, these tests shall be prescribed in the detail specification for qualification approval only.]

10. Additional information (not for inspection purposes)

[To be given only as far as necessary for the specification and use of the device, for instance:

- temperature derating curves referred to in the limiting values;
- complete definition of a circuit for measurement, or of an additional method;
- detailed outline drawing.]

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

ICS 31.080.30
